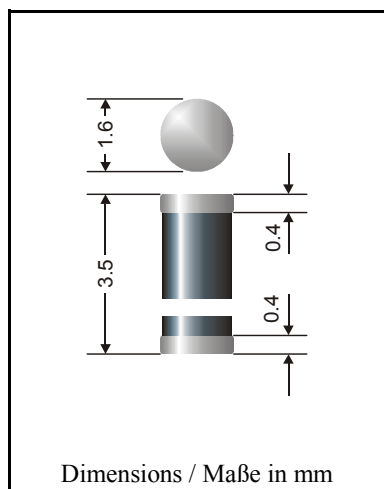


Surface Mount Schottky-Rectifiers

Schottky-Gleichrichter für die Oberflächenmontage



Nominal current – Nennstrom	1 A
Repetitive peak reverse voltage	20...100 V
Periodische Spitzensperrspannung	
Plastic case MiniMELF	SOD 80
Kunststoffgehäuse MiniMELF	DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled	see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	siehe Seite 18

Marking: One gray ring denotes “cathode” and “Schottky-Rectifier”
The type numbers are noted only on the label on the reel

Kennzeichnung: Ein grauer Ring kennzeichnet “Kathode” und “Schottky-Gleichrichter”
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] ¹⁾
SGL 1-20	20	20	< 0.50
SGL 1-30	30	30	< 0.50
SGL 1-40	40	40	< 0.50
SGL 1-50	50	50	< 0.67
SGL 1-60	60	60	< 0.67
SGL 1-90	90	90	< 0.82
SGL 1-100	100	100	< 0.82

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 75^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	10 A ²⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	20 A

¹⁾ $I_F = 1\text{ A}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

²⁾ Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur

T_j – 50...+150 °C

Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_s – 50...+150 °C

Characteristics

Kennwerte

Leakage current – Sperrstrom

$T_j = 25^\circ\text{C}$

$V_R = V_{RRM}$

$I_R < 0.5 \text{ mA}$

$T_j = 100^\circ\text{C}$

$V_R = V_{RRM}$

$I_R < 5.0 \text{ mA}$

Junction capacitance

$V_R = 6 \text{ V}$

$f = 1 \text{ MHz}$

$C_j = 40 \text{ pF}$

Sperrschichtkapazität

Thermal resistance junction to ambient air

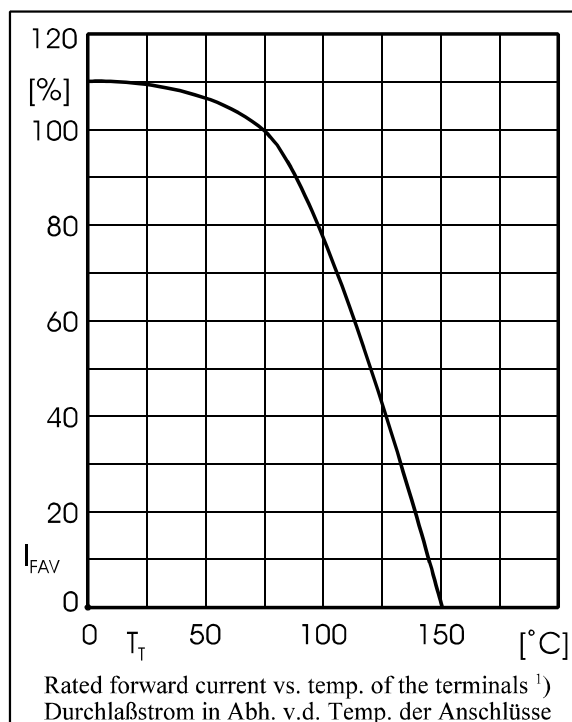
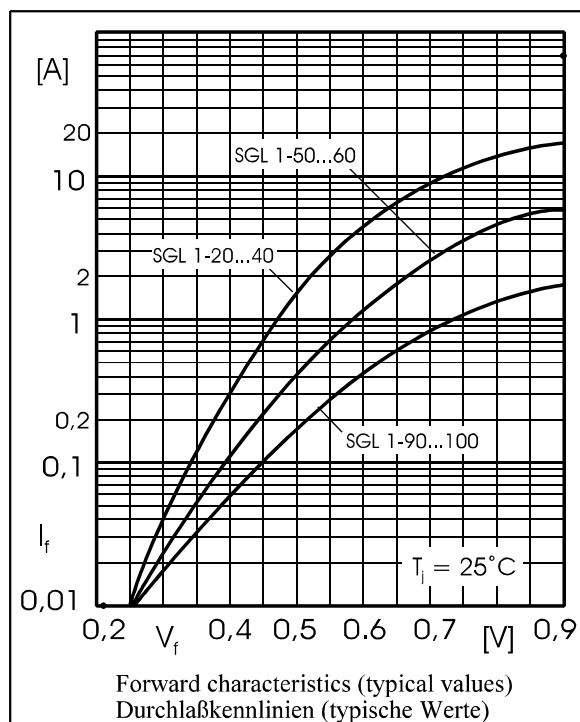
$R_{thA} < 150 \text{ K/W}^1)$

Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

Thermal resistance junction to terminal

$R_{thT} < 60 \text{ K/W}$

Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluß



¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß